



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA UDZIELENIE NIETYTUŁCZNEJ I ODPAŁATNEJ LICENCJI NA KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII

BIOPAN Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielenie nietytułcznej i odpłatnej licencji na korzystanie z technologii BIOPAN components (dalej „Technologia”). Zakres licencji obejmuje nietytułczne korzystanie z Technologii, w szczególności przemysłowe zastosowanie Technologii oraz prowadzenie przez Licencjobiorcę produkcji komponentów i budowy obiektów mieszkalnych w oparciu o Technologię.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- imię i nazwisko/nazwę oferenta
- adres lub siedzibę oferenta, NIP i REGON prowadzonej działalności gospodarczej, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej
- datę sporządzenia oferty oraz termin jej ważności, który nie może być krótszy niż trzy miesiące od daty sporządzenia
- wysokość rocznej opłaty licencyjnej
- opis doświadczenia w zakresie generalnego wykonawstwa budynków mieszkalnych lub budynków zamieszkania zbiorowego (wymaga się wykonania min. jednego budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkania zbiorowego o powierzchni użytkowej min. 1500 m² w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających datę sporządzenia oferty)

Oferta powinna być opatrzona pieczętką firmową i podpisem oferenta.

Miejsce oraz termin składania ofert:

- oferta powinna zostać dostarczona pocztą lub przesyłką kurierską na adres: BIOPAN Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa
- oferty przyjmowane są w trybie ciągłym

Kryteria rozpatrywania ofert:

- kryterium oceny oferty jest najwyższa wysokość rocznej opłaty licencyjnej
- oferty nie zawierające opisu wymaganego doświadczenia nie będą rozpatrywane

Kontakt w sprawie przygotowania ofert: Robert Kocewicz, Prezes Zarządu,
robert.kocewicz@biopan.pl, tel. 23 697 50 84



**INVITATION TO SUBMIT OFFERS
FOR GRANTING OF A NON-EXCLUSIVE AND PAID LICENSE FOR THE USE OF TECHNOLOGY**

BIOPAN Sp. z o.o. invites you to submit offers for granting of a non-exclusive and paid license for the use of BIOPAN components technology (hereinafter referred to as the "Technology"). The scope of the license includes non-exclusive use of the Technology, particularly for industrial applications and the Licensee's operation of component production and construction of residential buildings based on the Technology.

Description of the offer preparation process:

The offer should include at least:

- name of the bidder (individual or company)
- address or registered office of the bidder, tax identification number (VAT EU), and business registration number, telephone number, and email address
- date of preparing the offer and its validity period, which cannot be shorter than three months from the date of preparation
- annual licensing fee amount
- description of experience in the general construction of residential buildings or multi-family dwellings (a minimum of one residential building or multi-family dwelling with a usable area of at least 1500 m² executed in the last three years preceding the date of preparing the offer is required)

The offer should be stamped with the company stamp and signed by the bidder.

Place and deadline for submitting offers:

- the offer should be delivered by mail or courier to the following address: BIOPAN Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa
- offers are accepted on an ongoing basis.

Criteria for evaluating offers:

- the criterion for evaluating the offers is the highest amount of the annual licensing fee
- offers that do not include a description of the required experience will not be considered.

Contact for offer preparation: Robert Kocewicz, President of the Management Board, robert.kocewicz@biopan.pl, tel. 23 697 50 84.